



HEWLETT  
PACKARD

COMPOSANTS

# CLIP POUR MONTAGE DES DEL $\varnothing$ 5 mm SUR PANNEAU (T-1 3/4)

HLMP-0103

FICHE TECHNIQUE JANVIER 1984

## Description

Le HLMP-0103 est constitué par un clip et son anneau de retenue en plastique noir servant à monter les DEL en boîtier T-1 3/4 sur panneau. L'épaisseur de ce dernier est comprise entre 1,52 mm et 3,18 mm. Pour des panneaux d'épaisseur supérieure, la ramener à 3,2 mm par un lamage.

## Montage

1. Percer un trou de diamètre égal à 6,15 mm qui doit être ébarbé mais non chanfreiné.
2. Introduire le clip dans le trou par la face avant.
3. Introduire le boîtier de la DEL dans le clip par l'arrière. Utiliser une pince à bec long pour pousser la DEL. Ne pas forcer ou tordre les sorties. Une clé à tube peut être utilisée pour retenir le clip dans le trou.
4. Glisser l'anneau de retenue sur la partie arrière du clip en utilisant deux clés à tube, par exemple.

NOTES 1 DIMENSIONS EN MM (POUCES)  
2 TOLERANCE  $\pm$  0,25 (0,10)

